

奇景光電提前公佈2018年第三季營收淨額、毛利率和每ADS盈餘，均優於法說會預估

【台南，2018年10月5日】奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今（5）日提前公佈自結截至2018年9月30日三個月合併財務報表，2018年第三季營收淨額、毛利率及每ADS盈餘，均優於2018年8月9日法說會預估。

由於第三季營運表現優於原先法說會預估，奇景今日公佈自結2018年第三季營收淨額、毛利率及每ADS盈餘，同時提供2018年8月9日法說會原始財測的比較如下：

奇景2018年第三季營收淨額為1億8,840萬美元（約新台幣57億6,600萬元*），較上一季增加3.9%，原先法說會預估第三季營收將與第二季持平。主要原因是奇景為解決業界晶圓廠產能短缺問題，而與新的晶圓廠合作，其產量提供優於預期，大尺寸驅動IC產品及智慧型手機TDDI的出貨量增加。而奇景晶圓級光學鏡頭（WLO，wafer level optics）則如預期，第三季主要客戶的出貨量大幅成長。

2018年第三季毛利率為23.4%，原先法說會預估約22.5%左右，主要原因是較有利的產品組合、以及透過既有客戶與新客戶合作的工程收入，高於預期的結果。

2018年第三季每ADS盈餘為0.5美分（約新台幣0.15*元），高於原先法說會預估每ADS淨損1.0美分（約新台幣0.30元）。

未扣除固定於第三季發放的年度員工限制型股份獎酬，2018年第三季每ADS盈餘為2.6美分（約新台幣0.80元），高於原先法說會預估每ADS盈餘1.5美分（約新台幣0.44元）。

奇景光電重申上次法說會的基調，業務將從2018年第四季開始走出谷底，並在11月的線上法說會，提供完整自結的2018年第三季合併財務報表。線上法說會日期將在近期公佈。

關於奇景光電：

本公司係全球顯示器驅動IC與時序控制IC領先廠商，產品應用於電視、筆記型電腦、桌上型電腦、手機、平板電腦、數位相機、汽車導航、虛擬實境裝置以及其他多種消費性電子產品。奇景光電的其他產品並包含觸控面板控制IC、手持式與擴增實境裝置使用的頭戴式矽控液晶光閥（LCOS）微型投影解決方案、汽車使用的抬頭顯示器、LED驅動IC、電源管理IC、監視器及投影機控制晶片、客製化影像處理晶片解決方案及提供矽智權的授權等。奇景光電亦提供數位相機解決方案，包括用於擴增實境裝置、3D感測及機器視覺的CMOS影像感測器及晶圓級光學鏡頭，這些產品已被廣泛地應用在手機、平板電腦、筆記型電腦、電視、網路攝影機、汽車、保全、醫療器材及物聯網等。奇景光電設立於2001年，總部位於台灣台南，目前員工人數約為2,200人，分布於台南、新竹、台北、中國、韓國、日本、以色列與美國。至2018年6月30日為止，奇景光電在全球已取得2,997項專利，尚有442項專利正在申請中，產品應用於全球各種消費性電子品牌產品，技術領先並維持影像顯示處理技術半導體解決方案領導廠商的地位。

聯絡人：

黃華珮 / Jessica Huang
公共關係 專案經理
奇景光電股份有限公司
Himax Technologies, Inc.
+886-3-516-3276 分機 38817
jessica_huang@himax.com.tw

林芳妃 / Ophelia Lin
投資人關係 專案副處長
奇景光電股份有限公司
Himax Technologies, Inc.
+886-2-2370-3999 分機 22202
ophelia_lin@himax.com.tw

劉欣杰 / Ken Liu
投資人關係 專案副理
奇景光電股份有限公司
Himax Technologies, Inc.
+886-2-2370-3999 分機 22513
ken_liu@himax.com.tw

Investor Relations - US Representative
John Mattio, President
Lamnia International
Tel: +1-203-885-1058
Email: www.lamniaintl.com

風險說明：

本新聞稿的部分展望未來的陳述，特別是有關於財務、產業預測，可能會導致實際結果與本新聞稿的描述不同，可能造成差異的因素包括但不限於整體市場與經濟的狀況、半導體產業的狀況、市場對本公司驅動 IC 產品及非驅動 IC 產品之接受度、產品競爭力、市場競爭、終端市場需求、對少數主要客戶的依賴度、持續創新的技術、新面板技術發展、發展與維護智慧財產權的能力、價格壓力如平均售價下滑或客戶訂單模式改變、全年有效稅率預估的改變、面板其他關鍵零組件短缺、政策法規改變、匯率波動、子公司新投資案、對客戶應收帳款的回收與存貨的管理、維護及吸引人才，包括本公司為 2017 年度所申報的 20-F 文件中「風險因素」標題項下的該等風險。不論是否有其他新的訊息或事件，本公司皆無義務公開更新或修改此風險說明。